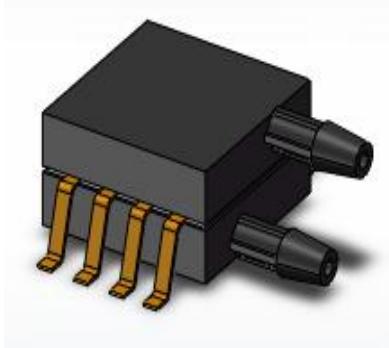


## HBP5023D-2系列压力传感器模组

### 产品特性

- 压力量程: -5000Pa ~ +5000Pa量程可选, 差压
- 供电电压: 1.8V ~ 5.5V可选
- 全数字温度压力补偿、I<sup>2</sup>C输出接口
- SOP8封装、倒钩双气嘴
- 符合RoHS和REACH标准



### 潜在应用

- **工业:** 暖通空调, 过滤检测; 安全柜; 液位检测; 压力转换、压力开关、防火保护、排气罩、消防安全、变风量控制、风扇、环境控制测量系统、气体流量、气流检测
- **医疗:** 肺活量计、睡眠呼吸暂停监测仪、医院病床、呼吸机、CPAP、负压伤口治疗设备
- **消费类:** 运动健身器材

### 产品概述

HBP5023D-2 产品系列是豪帮高科推出的一款数字型双气嘴差压传感器。该产品精度高、功耗低、使用温度范围宽且具有压力和温度两种测量功能。每个产品进行单独校准，产品的偏移、灵敏度、温漂和非线性补偿等可通过校准系数进行校准。

HBP5023D-2 系列采用倒钩型双气嘴 SOP8 封装方式，连接密封性好，方便用户使用和系统集成。产品有优异的 ESD 鲁棒性、快响应、高精度、高线性度和长期稳定性等特点。所有的测量数据都经过完全校准和温度补偿，该产品在医疗器械、暖通空调、消防安全及运动设备有广泛应用，图 1 是产品的原理框图。

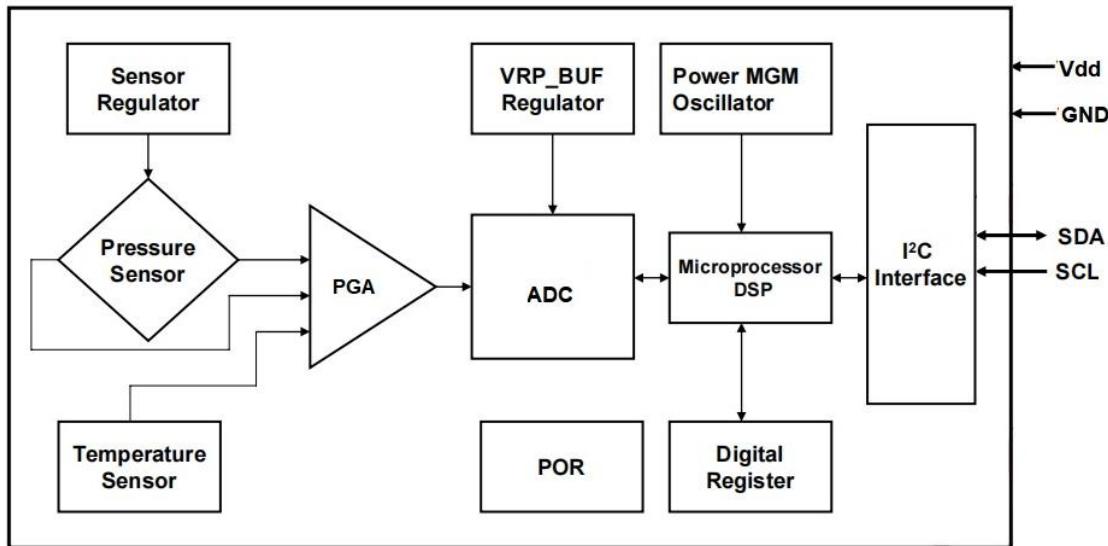


图 1：HBP5023D-2 产品原理框图

## 绝对最大额定值\*

表 1：HBP5023D-2 绝对最大额定值

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压		-0.3		6.5	V
数字端电压	25°C	-0.3		Vdd+0.3	V
过载压力			2 倍		额定压力
爆破压力			3 倍		额定压力
ESD	HBM		±2		kV
存储温度		-40		125	°C
介质	非腐蚀性气体干燥气体				

\*请注意：超过“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力额定值，并不意味着器件在这些或任何其他条件下的功能操作超出了“推荐工作条件下”所示的条件。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

## 基本性能指标

表 2：HBP5023D-2 系列基本性能

参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
供电电压	1.8	5	5.5	V	供电电压可选
供电电流		0.3		mA	
测量范围	-5000		5000	Pa	量程可选，双向
测量精度		±1		%FS	
响应时间		1		ms	
压力输出分辨率		24		Bit	
工作温度	-20	0-60	85	°C	温度可选
补偿温度	0	0-60	85	°C	补偿温度可选
温度数据分辨率		16		Bit	
时钟脉冲频率			400	kHz	I <sup>2</sup> C 通讯

**请注意：**除非另有说明，上表中的数据在如下条件测试所得：测量介质为空气；大气压 (101325±500)Pa；温度 (25±2)°C；振动<0.1g(1m/s<sup>2</sup>)；湿度(50%±10%) 为 RH；电压为 (5±0.25)V DC。

## I<sup>2</sup>C 通讯协议

I<sup>2</sup>C 总线使用 SCL 和 SDA 作为信号线，这两根线都通过上拉电阻（典型值 4.7KΩ）连接到 Vddio，这样使得空闲状态都保持为高电平。A7~A1 位组成从机的地址，W/R 位是数据传送方向位，0 表示主机向从机写数据，1 表示主机由从机读数据，如表 3 所示。

表 3：I<sup>2</sup>C 地址

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	W/R
1	1	0	1	1	0	1	0/1

表 4：内部寄存器信息

地址	描述	读写	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	默认值				
0x00	SPI_Ctrl	RW	SDO_active	LSB_first	Soft			Soft	LSB_first	SDO_active	0x00				
0x01	Part_ID	R				PartID<7:0>			0x00						
0x02	Status	R		Error_code<5:0>		1'b0		DRDY		0x00					
0x06	DATA_MSB	R				Data out<23:16>			0x00						
0x07	DATA_CSB	R				Data out<15:8>			0x00						
0x08	DATA_LSB	R				Data out<7:0>			0x00						
0x09	TEMP_MSB	R				Temp out<15:8>			0x00						
0x0A	TEMP_LSB	R				Temp out<7:0>			0x00						
0x30	CMD	RW		Sleep_time<3:0>		Sco		Measurement_ctrl<2:0>		0x00					
0x6C	OTP_CMD	RW		Blow_start<6:0>			margin			0x00					

读取数据按照如下指令顺序进行操作：

1. 读取0xA5寄存器值，将读取到的二进制值“与”上“11111101”后再写入0xA5。
2. 发送指令0x0A到0x30寄存器进行一次温度采集，一次压力数据采集。

3. 读取0x30寄存器地址，若Sco位为0代表采集结束，可以读取数据，或等待延迟10ms  
(10ms适用于OSR\_P范围在256X~4096X)。
4. 读取0x06、0x07、0x08三个寄存器地址数据构成24位AD值（压力数据AD值）。
5. 将读取到的24位AD值进行如下操作计算出最终压力输出： $OUT(Pa)=AD/2^{23}*Fullscal$ 。

注意Fullscal的取值：

eg：当满量程压力为600000Pa时， $2^{19} < 600000 < 2^{20}$ ，在24位AD中最少需要20位来表示，即此时Fullscal取 $2^{20}$ 。

电路内部寄存器请参考如上表4。

其中REG0x06、REG0x07、REG0x08寄存器内为压力输出值共计24位，其中最高位为符号位，符号位数值为“1”时代表“负”，符号位数值为“0”时代表“正”。REG0x09、REG0x0A寄存器内为温度输出数值共计16位，其中最高位为符号位，符号位数值为“1”时代表“负”，符号位数值为“0”时代表“正”。I<sup>2</sup>C通讯时序值如表5所示。

表 5：I<sup>2</sup>C 通讯时序值

符号	参数	最小值	最大值	单位
$f_{scl}$	时钟频率		400	kHz
$t_{LOW}$	SCL低脉冲时间	1.3		μs
$t_{HIGH}$	SCL高脉冲时间	0.6		μs
$t_{SUDAT}$	SDA建立时间	0.1		μs
$t_{HDDAT}$	SDA保持时间	0		μs
$t_{SUSTA}$	重复启动条件的建立时间	0.6		μs

$t_{HDSTA}$	启动条件的保持时间	0.6		$\mu s$
$t_{SUSTO}$	停止条件的建立时间	0.6		$\mu s$
$t_{BUF}$	新的传输之前的开始时间	1.3		$\mu s$

例如假设REG0x06、REG0x07、REG0x08、REG0x09、REG0x0A读出的十进制值为x、y、

z、a、b。

压力cal\_AD值:  $m=x*2^{16}+y*2^8+z$

正负处理: 若 $m>2^{23}$ , 则是一个负值, 压力值= $(m-2^{24})/2^{23}*\text{Fullscal (Pa)}$

若 $m<2^{23}$ , 则是一个正值, 压力值= $m/2^{23}*\text{Fullscal (Pa)}$

温度值:  $n=a*2^8+b$

正负处理: 若 $n>2^{15}$ , 则是一个负值, 温度值= $(n-2^{16})/256; (\text{ }^{\circ}\text{C})$

若 $n<2^{15}$ , 则是一个正值, 温度值= $n/256; (\text{ }^{\circ}\text{C})$ 。

## I<sup>2</sup>C时序

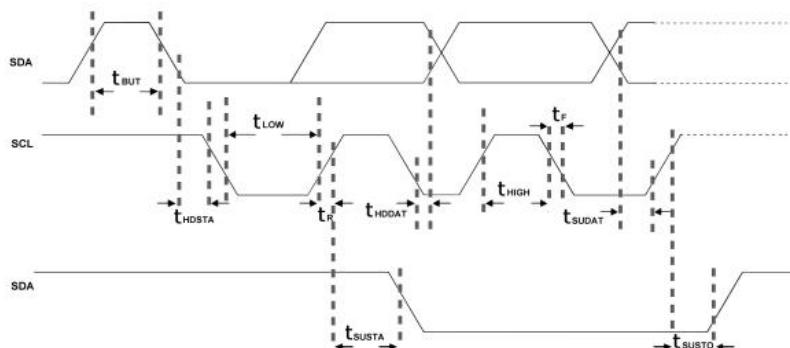


图 2: 参考电路 I<sup>2</sup>C 通讯时序图

图 2 是参考电路 I<sup>2</sup>C 的时序图。从设备应答后, 主设备继续发送 8 位寄存器地址, 得到应答后继续发送或读取数据。SCL 处于高电平, SDA 发生一个上升沿动作标志 I<sup>2</sup>C 通信结

束。除了开始和结束标志之外，当 SCL 为高时 SDA 传输的数据必须保持稳定。当 SCL 为低时 SDA 传输的值可以改变。I<sup>2</sup>C 通信中的所有数据传输以 8 位为基本单位，每 8 位数据传输之后需要一位应答信号以保持继续传输。

### I<sup>2</sup>C 协议数据传输

在启动条件下 Start(S)，SCL 是高电平时，SDA 由高电平到低电平的变化，代表开始。在停止条件下 Stop(P)，SCL 依然为高电平时，SDA 由低电平到高电平变化，代表停止。起始和终止信号都是由主机发出，起始信号产生后，总线处于被占用状态，在终止信号产生后，总线就处于空闲状态，如图 3 所示。

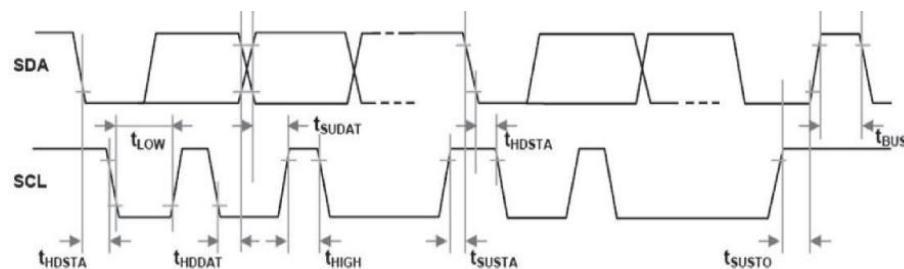


图 3：参考电路 I<sup>2</sup>C 协议数据传输时序图

## 参考应用电路

HBP5023D-2 产品系列参考电路如图 4 所示。

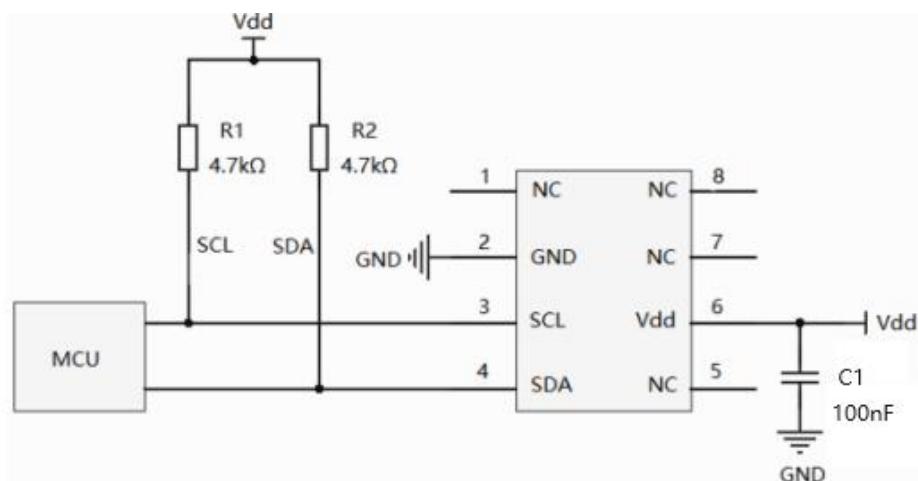


图 4：参考应用电路

## 封装尺寸

HBP5023D-2 产品系列尺寸如图 5 所示,所有单位为毫米(mm),未标注公差未 $\pm 0.1$ mm。

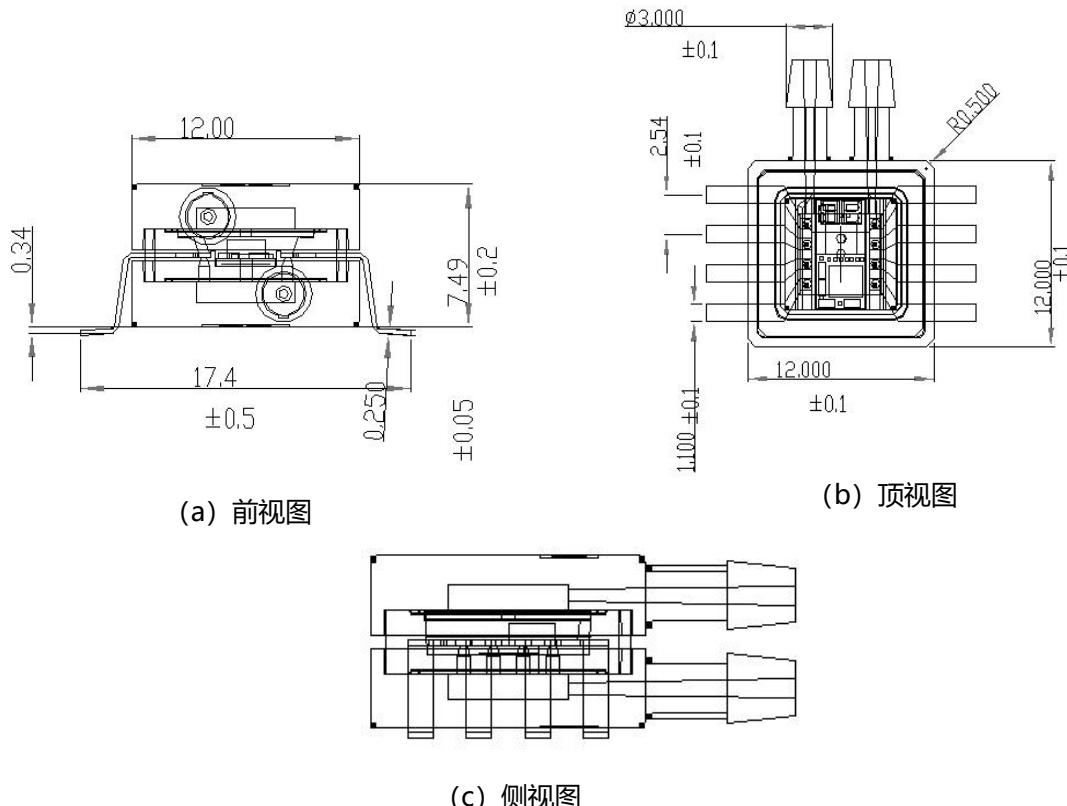


图 5: 产品尺寸图

## 引脚定义及功能描述

HBP5023D-2 产品系列引脚定义如图 6 所示, 引脚功能描述如表 6 所示。

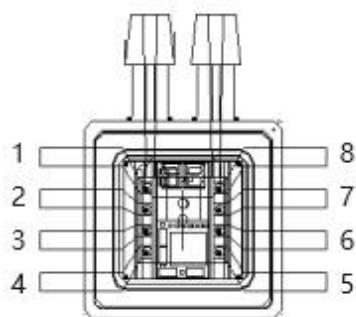


图 6: 引脚定义图

表 6：引脚功能描述

引脚编号	2	3	4	6	1, 5, 7, 8
定义	GND	SCL	SDA	Vdd	NC
功能	地	时钟信号	数据信号	供电正极	空

### 注意事项：

- 1) 任何电信号不要连到 N/C PIN, 否则可能会引起部分功能失效。
  - 2) 焊装过程中做好防静电保护。
  - 3) 过载电压(6.5VDC)可能烧毁电路芯片, 请在 Vdd 和 GND 之间加上 0.1uf 电容。

本产品无反接保护，装配时请注意电源极性。

## 参考回流曲线

HPB5023D-2 产品系列回流焊的温度曲线如图 7 所示，回流焊的工艺相关参数描述如表 7 所示。

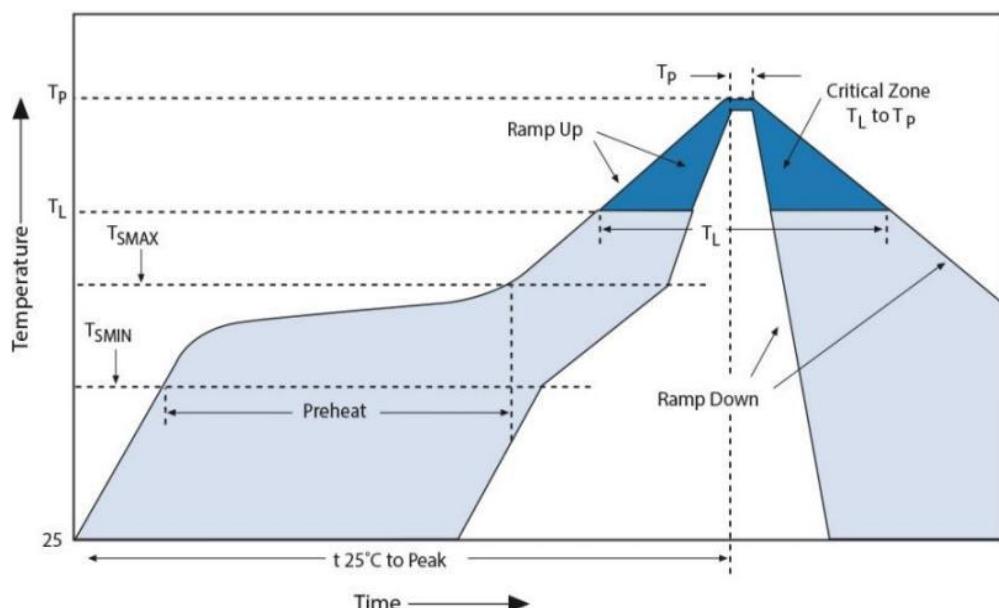


图 7: 回流焊温度曲线

表 7：回流焊参数说明

曲线特征	无铅
平均加热速率 (TSMAX 到 TP)	最快 3°C/秒
预热区最低温度(TSMIN)	150°C
预热区最高温度(TSMAX)	200°C
TSMIN 到 TSMAX (tS)	60~180 秒
回流区温度(TL)	217°C
回流区时间(tL)	60~150 秒
峰值温度 (TP)	260°C
峰值温度 +/-5°C 保持时间(tP)	20~40 秒
下降速度 (TP to TSMAX)	最大 6°C/秒
从 25°C 到峰值温度的时间	最长 8 分钟

**注意事项:**

- 1) 任何电信号不要连到 NC 脚, 否则可能会引起部分功能失效。
- 2) 焊装过程中做好防静电保护。
- 3) 过载电压(6.5VDC)可能烧毁电路芯片, 请在 Vdd 和 GND 之间加上 0.1uf 电容。
- 4) 本产品无反接保护, 装配时请注意电源极性。

## 产品选型信息\*

HBP5023D-2 产品系列选型信息如图 8。

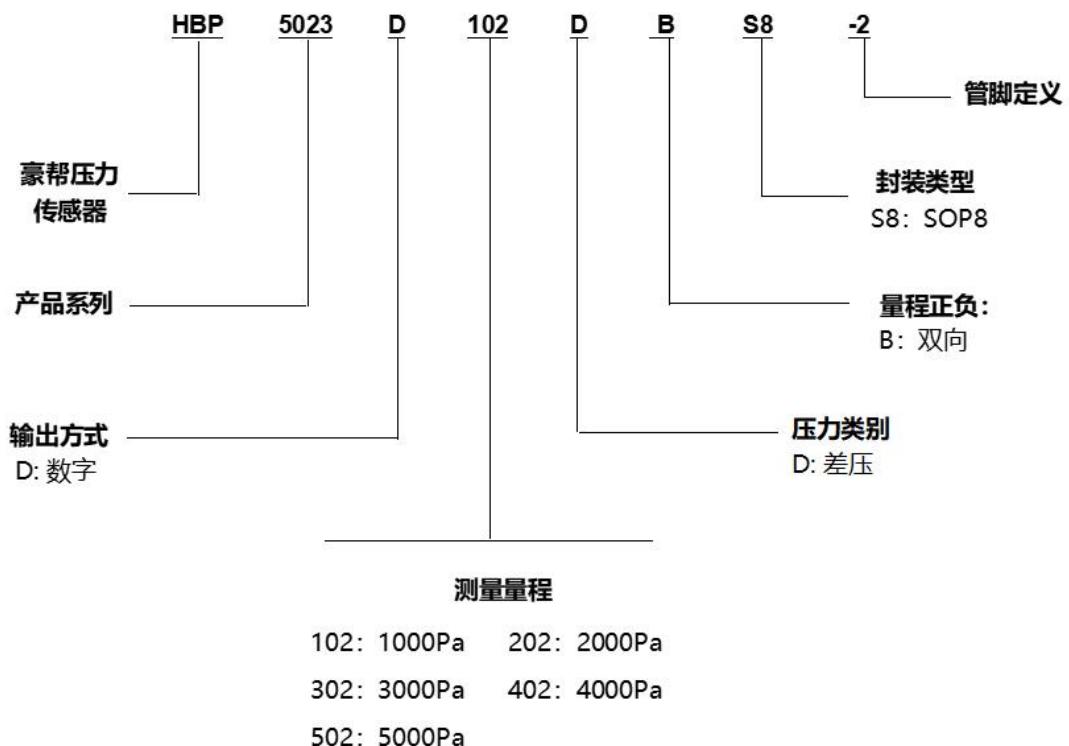


图 8: 产品命名规则示意图

**\*请注意:**

- 1) 部分产品不包含以上所述的所有量程。如需更多产品信息, 请联系豪帮销售人员。
- 2) 压力换算:  $10\text{kPa}=100\text{hPa}=100\text{mBar}\approx75\text{mmHg}\approx100\text{mmH}_2\text{O}\approx1.45\text{PSI}$

表 8：常用量程表

压力量程 (Pa)	型号
-1000 ~ 1000	HBP5023D102DBS8-2
-2000 ~ 2000	HBP5023D202DBS8-2
-3000 ~ 3000	HBP5023D302DBS8-2
-4000 ~ 4000	HBP5023D402DBS8-2
-5000 ~ 5000	HBP5023D502DBS8-2

## **定制服务**

豪帮切实以客户需求为导向，为客户提供灵活定制方案，以满足客户不同需求。提供包括但不限于不同量程、不同封装尺寸、不同应用范围的高性价比压力传感器器件和压力传感器模组等有效定制服务。如需了解更多信息，敬请联系 [info@haobang-smt.com](mailto:info@haobang-smt.com)。

## **版本修订记录**

表 9：版本修订记录

版本	描述	日期
1.0	首次发行	2023 年 1 月
1.1	产品命名增加压力方向	2024 年 1 月